

IMPACT

Interne TE-Nummer 2007852-3

High Speed Backplane Connectors, Board-to-Board, 150 Position, Mating Alignment, Polarization Mating Alignment Type, 15 Row, 10

Column, IMPACT

Auf TE.com ansehen>



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Backplane-Steckverbinder > Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder



Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte

Anzahl von Positionen: 150

Reihenabstand: 1.35 mm [.053 in]

Gegensteckführung: Mit

Typ der Gegensteckführung: Polarisierung

Eigenschaften

Produktmerkmale

Signalanordnung	Differenzial
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Hülsen-Ausführung	Teilweise ummantelt
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte
Konfigurationsmerkmale	
Anzahl der Massepositionen	50
Anzahl der Paare	50
Stapelbar	Nein
Anzahl der Signalpositionen	100
Anzahl von Positionen	150
Zeilenanzahl	15
Spaltenanzahl	10
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Führungsposition	Nicht geführt
Elektrische Kennwerte	

100 Ω

Impedanz



Arbeitsspannung	30 VAC
Signalmerkmale	
Anzahl der Differenzialpaare pro Spalte	5
Datenrate	20 – 25 Gb/s
Kontaktmerkmale	
Länge des Steckbereichs des Kontakts	5.5 mm[.217 in]
Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	.76 – 1.52 μm[30 – 60 μin]
Kontaktaufbau	Verbindungsmuffe
Kontakttyp	Stift
Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts	1.27 µm[50 µin]
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.76 μm[29.92 μin]
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Oberfläche des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Matt
Kontaktform	Doppelstrahl, Doppelstrahl
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Kontaktnennstrom (max.)	.75 A
Klemmenmerkmale	
Anschlussstift- und Restlänge	1.4 mm[.055 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage – Press-Fit
Montage und Anschlusstechnik	
Führungskomponenten	Ohne
Gegensteckarretierung	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
Art der Leiterplattenmontage	Aktions-/Kompatibles Endstück
Gegensteckführung	Mit
Typ der Gegensteckführung	Polarisierung
Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage
Gehäusemerkmale	
Anzahl der gehüllten Seiten	Zweiseitig
Endwandposition	Öffnen



Gehäusematerial	LCP – GF (Flüssigkristallpolymer), LCP – GF (Flüssigkristallpolymer)
Gehäusefarbe	Schwarz
Raster	1.9 mm[.075 in]
Abmessungen	
Steckverbinderlänge	18.9 mm[.744 in]
Stapelhöhe	11.95 mm
Steckverbinderhöhe	11.95 mm[.47 in]
Steckverbinderbreite	24.8 mm[.976 in]
Leiterplattendicke (empfohlen)	1 mm
Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser	.39 mm[.015 in]
Reihenabstand	1.35 mm[.053 in]
Verwendungsbedingungen	
Betriebstemperaturbereich	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
Betrieb/Anwendung	
Stromkreis Anwendung	Signal
Industriestandards	
UL-Dateinummer	E28476
UL-Grad	Anerkannt
CSA zertifiziert	Ja
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
Verpackungsmerkmale	
Verpackungsmethode	Karton & Schlauch, Karton & Schlauch, Paket

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233)



	Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

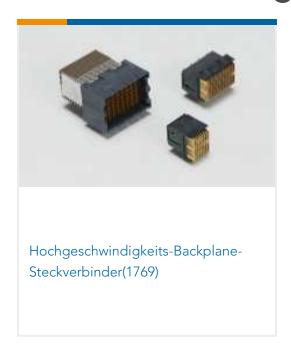
Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den "Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen", wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | IMPACT



Kunden kauften auch diese Produkte





TE Teilenr.:8-1879213-0 CPF 0402 196R 0.1% 25PPM 1K RL



TE Teilenr.:1879214-9 CPF 0402 392R 0.1% 25PPM 1K RL



TE Teilenr.:8-2176378-5 RQ 0805 75R 0.1% 10PPM 5K RL



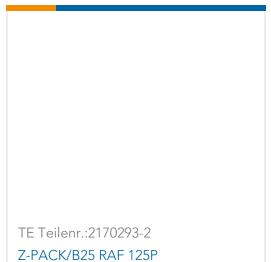
TE Teilenr.:1-2304280-3 HEAT SINK, ZQSFP+ STACKED



TE Teilenr.:2138011-1 EVC135 RELAY, SPST-NO, DM



TE Teilenr.:6-102618-2 28 MODII HDR DRST SHRD .100CL





TE Teilenr.:6645019-1 2MM H.M. TYPE "A" 5 + 2 ROW PI

Dokumente

Produktzeichnungen IMP100S,H,V5P10C,UG,OEW39,5.5

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_2007852-3_A.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_2007852-3_A.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_2007852-3_A.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den **allgemeinen Verkaufsbedingungen** zu

Produktspezifikationen

High Speed Backplane Connectors, Board-to-Board, 150 Position, Mating Alignment, Polarization Mating Alignment Type, 15 Row, 10 Column, IMPACT



Anwendungsspezifikation

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

MD_2007852-3_07022016315_dmtec

Englisch

MD_2007852-3_07022016315_dmtec

Englisch

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

Englisch